		(記入しないで下さい/Office us	e only)
様式1			Form1
		本語または英語で作成してくださ l be completed in Japanese or English	
2024 年度早和	稻田大学大学院情報生	産システム研究科入学	願書
2024 Applicat	ion Form for Admissio	n to IPS, Waseda Unive	rsity
◆志望課程 / Desired program			カラー写真
□修士課程 / Master's program □博士後期課程 / Doctoral program			Color photograph
			縦 4cm × 横 3cm
▲入学時期 / Term of entrence			写真裏面に氏名記入
◆入学時期 / Term of entrance			Write your name on the opposite side of the
□2024 年 4 月 / April 2024	□2024 年 9 月 / Sept	tember 2024	photograph
◆入試区分 / Entrance examination of			
□推薦入試 / Recommended appli	cation □一般入試 / (General application	
※推薦書必須 / Recommendation letter n		/ Work force application	
	※(目己)推薦書、	業績報告書必須 / (Self) Recommer achievements no	
◆出願方法 / Application			
□国内出願 / Domestic application	n □国外出願 / Overse	eas Application	
♦入試会場/ Place of examination (※	(国内出願者のみ記入 / Dc	mestic applicants only)	
□北九州 / Kitakyushu	□東京 / Tokyo		
I.志願者 / Applicant			
氏名(漢字)	姓 / Family name	名 / Given name	(Middle name if any)
Name in Kanji (Chinese characters), if any	XI / Panny name		
*Please write the Kanji which you use in your country.		b /	
氏名(英字)	姓 / Family name	名 / Given name	(Middle name if any)
Name in Alphabet *As written on passport			
氏 名(カタカナ)	姓 / Family name	名 / Given name	(Middle name if any)
Name in Japanese Katakana			
【入学検定料 / Screening Fee】			

受験番号

◎日本国内のコンビニエンスストアで振込をした場合は、「国内より振込(コンビニエンスストア)」に「✔」をつけ、「コンビニエンスストア入学検定料収納証明 書添付欄」に収納証明書を貼付してください。

Please attach the receipt portion of the certificate of the screening fee on the designated space after you put a tick (" \checkmark ") in the space for "pay at a convenience store inside Japan" if you pay the screening fee at a convenience store inside Japan.

◎日本国外の銀行より海外送金する場合は、「国外より海外送金(銀行)」に「✔」をつけ、海外送金依頼書のコピーを願書に同封してください。

Please enclose the copy of the overseas remittance request with the application documents after you put a tick (" \checkmark ") in the space for "remit from overseas" if you remit the screening fee from overseas.

◎クレジットカード・中国オンライン払いをした場合は、「クレジットカード・中国オンライン払い」に「✔」をつけ、「照会結果」を印刷して願書に同封してください。

Please enclose the printed "Result" page with other application documents after payment if you pay the screening fee by Credit Card, Union Pay, or Alipay.

入金方法 How to pay	コンビニエンスストア入学検定料収納証明書貼付欄
国内より振込(コンビニエンスストア)	This is the space for the receipt portion of the certificate
Pay at a convenience store inside Japan	of the screening fee you received at a convenience store in Japan.
□ 国外より海外送金(銀行)	お支払いのレジにて受け取った入学検定料収納証明書を
Remit from overseas bank	貼付してください。
□ クレジットカード・中国オンライン払い	Please attach the receipt portion of the certificate
Pay by Credit Card, Union Pay, or Alipay	of the screening fee you received at the cashier.

性別 / Gend	ler □ 男/	Male [コ 女/ Fema	le	国籍/ Na	tionality_			
生年月日/D	Date of birth	(Year)	年 (Month	<u>月</u>	日 (Day)	年齢/ A	ge	歳/ Years old	
郵便番号/ Post	tal code		(1101101	-/	(2 0))				
現住所/ Livi	ng Address								
※国外に住ん	でいる場合は <u>英</u> 語	<u>毎</u> で記入	してください。If	f the ad	dress is out	side Japan	, please wri	te i <u>n English (</u> block sty	vle).
郵便番号/ Post	tal code								
送付先/ Deli	ivery Address								
Please write th notice of an ex	結果通知・入学手編 ne address where th tamination result, dd 場合は"同上"と記	e applican ocuments	t can receive do for the admissio	ocuments n proced	s from IPS suc lure, etc., wit	ch as an app thout fail.		,	
自宅電話/ H	Iome telephone_				_ 携帯電	話/ Cellpl	hone		
職場電話/ W	Vork telephone_				_				
	てください。携帯電話 ts must fill in an E-								
	カ/ Language pr ′ Your native lar	-							
※日本語	語および英語の	言語能に	力を選択して、	ください) ₀				
Pleas	se choose profic	iency for	r Japanese an	d Engli	ish languag	es.			
※母国語	語が日本語の場	合は以	下の「日本語」	」の欄に	こは記入し	ないでくた	ざい。		
日本語	昏/ Japanese								
[]堪能	[]上級	[]中級		[]初心		
古話	⁷ English		Good		Intermed	liate	Begin	ner	
	」 」 堪能	[]上級	Γ]中級		[]初心	、老	
L	Fluent	L	Good	L	Intermed		Begin		
		語	学に関する資	格(Lar	nguage qua	lification)			
	日本語能力詞	₹験/JLF	т					級 leve	el
	TOEI	С						点 poir	nts
	TOEF	γĽ						点 poir	nts
	IELT	Ś						点 poir	nts
	CET	6						点 poir	nts
実用英	医語技能検定(英	Ę検)/EII	KEN TEST					級 leve	el
	その他/(Others							

※語学に関する証明書は原本を提出してください。

Please submit the **original certificate** of language ability.

Ⅲ. 分野•研究室希望順位/Selection of Field and Laboratory

※入学試験要項 P.2 研究室一覧を参照のこと。Please refer to Research laboratory in page 2 of the Admission Guide.

希望研究室(3 つまで) / Desired laboratory (up to three laboratories)

希望順位欄に研究室希望順位に従って、1、2、3を記入すること。

Fill in the column of Priority order with 1, 2 and 3 according to your desired research laboratory

分野	担当教員	研究室	希望順位
Field	Supervisor	Research Laboratory	Priority
	藤村 茂		-
	FUJIMURA, Shigeru	スマートインダストリー研究室/ Smart Industry	
	古月 敬之		
	FURUZUKI, Takayuki	ニューロコンピューティング研究室/ Neurocomputing Systems	
	岩井原 瑞穂		
	IWAIHARA, Mizuho	データ工学研究室/ Data Engineering	
	鎌田 清一郎		
	KAMATA, Sei-ichiro	イメージメディア研究室/ Image Media	
	亀岡 遵 ※		
情報アーキテクチャ分野	KAMEOKA, Jun	バイオ情報センシング研究室/Bio Information Sensing ※	
Information Anabitacture	ルパージュ イヴ		
Information Architecture	LEPAGE, Yves	用例翻訳・言語処理研究室/ Example-based machine translation/NLP	
	松丸 隆文		
	MATSUMARU, Takafumi	バイオ・ロボティクス&ヒューマン・メカトロニクス研究室/Bio-Robotics & Human-Mechatronics	
	坪川 信		
	TSUBOKAWA, Makoto	光ファイバシステム研究室/ Fiber-optic systems	
	吉江修		
	YOSHIE, Osamu	コミュニティ・コンピューティング研究室/ Community Computing	
	丘 重		
	WU, Jun	ネットワークインテリジェンスとセキュリティ研究室/Network Intelligence and Security	
	荒川 雅生		
	ARAKAWA, Masao	設計工学システム研究室/ Design Engineering and Systems	
	橋本 健二		
	HASHIMOTO, Kenji	移動ロボティクス・プラットフォーム研究室/ Mobile Robotics Platform	
	馬渡 和真		
	MAWATARI, Kazuma	マイクロナノ流体デバイス研究室/ Micro and Nano Fluidic Device	
	三宅 丈雄		
生産システム分野	MIYAKE, Takeo	先端バイオエレクトロニクス研究室/ Current Bioelectronics	
	田中 英一郎		
Production Systems	TANAKA, Eiichiro	機械システム設計研究室/ Mechanical System Design	
	立野 繁之		
	TATENO, Shigeyuki	生産プロセス工学研究室/ Production Process	
	植田 研二		
	UEDA, Kenji	薄膜機能材料研究室/ Functional Thin Films	
	高橋 淳子		
		生体医工学研究室/Biomedical Engineering	
	TAKAHASHII, Junko 池永 剛		
	ィ巴ノト 両引 IKENAGA, Takeshi	画像情報システム研究室/ Image Information Systems	
	木村 晋二		
		高位検証技術研究室/ High-Level Verification Technologies	
	KIMURA, Shinji 牧野昭二		+
		知的音響システム研究室/ Intelligent Acoustic Systems	
	MAKINO, Shoji		
集積システム分野	山崎 慎太郎	集積システム最適化研究室/ Integrated System Optimization	
	YAMASAKI, Shintaro		
Integrated Systems	吉増 敏彦	無線通信回路技術研究室/Wireless Communication Circuits Technologies	
	YOSHIMASU, Toshihiko		
	池橋 民雄	マイクロ電気機械システム研究室/ Micro Electro-Mechanical Systems	
	IKEHASHI, Tamio		
	硴塚 孝明	発光システム研究室/ Light Emitting Systems	
	KAKITSUKA, Takaaki		
	高畑 清人	光電子集積システム研究室/ Opto-electronic Integrated Systems	
	TAKAHATA, Kiyoto		

・博士後期課程志願者は研究室受入承諾を得た教員氏名を記入してください。

Applicant for doctoral program should write the name of expected supervisor (acceptance is necessary in advance).

/ (Year/Month) (Y / (Year/Month) (Y	/ 'ear/Month) /		r expected to obtain
/	/ 'ear/Month) /		
/	/		
(Year/Month) (Y			
(/ /ear/Month)		
/	/		
/ (Year/Month) (Y	/ /ear/Month)		
/	/		
(Year/Month) (Y	,		
/	/		
(Year/Month) (Y	/ear/Month)		
/	/		
(Year/Month) (Y	'ear/Month)		
/	/		
(Year/Month) (Y	/ear/Month)		
ation :	年/ Y	/ear	月/Month
anig your current p			anese or Englis
			年数 Years
	/	/	
()	_		
1)			1/
			<u></u>
(}	ear/Month)	(Year/Month	1)
	/ _	/	
()	/ear/Month)	(Voar/Month	<u></u>
			1/
1	/ (Year/Month) (Y / (Year/Month) (Y /) (Year/Month) (Year/Month)	(Year/Month) (Year/Month) / / (Year/Month) (Year/Month) eation : 年/ Y station : 年/ Y train : 年/ Y Station : 年/ Y Station : 年/ Y Station : 年/ Y Station : Station : / Station : / (Year/Month) / (Year/Month) / /	/ / (Year/Month) (Year/Month) / / (Year/Month) (Year/Month) / / (Year/Month) (Year/Month) / / (Year/Month) (Year/Month) cation : 年/Year ジンい。(現職を含む) uding your current place of employment in Jap ・都市) 勤務期間 Hrry, city) Period of employment / / (Year/Month) (Year/Month) / / (Year/Month) (Year/Month)

VI. 緊急連絡先(日本在住) / Contact address in Japan (if any)

□ 無/ No contact address in Japan	
氏名/Name	
職業/ Occupation	
志願者との関係/ Relationship to applicant	
郵便番号/ Postal code 現住所/ Address	
	職場電話/ Work telephone
E-mail	

※下記は出願者全員記入のこと。 Please be sure to fill in the following section.

上記に記載した内容及び申請書類はすべて正確であり、また、入学が許可された場合には 早稲田大学の規則に従うことを誓います。

I certify that all the information provided on this form and in the accompanying documents are complete and accurate the best of my knowledge, and I agree to comply with the rules and regulations of Waseda University.

日付 / Date		年/	月/		日
	(Year)	(Month)		(Day)	
出願者署名/ Signature				印/S	eal